Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 61-272946

(43) Date of publication of application: 03.12.1986

(51)Int.CI. H01L 21/66

G01R 31/26

(21)Application number : 60-114925 (71)Applicant : NEC CORP

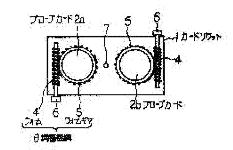
(22)Date of filing: 28.05.1985 (72)Inventor: MATAI SADAO

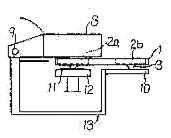
(54) SEMICONDUCTOR TESTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To perform the electric test efficiently by a method wherein a θ adjusting mechanism to adjust the angle of a probe card is provided on a card socket holding two or more semiconductor device testing probe cards.

CONSTITUTION: A card socket 1 is mounted 360° rotatably on a rotary axle 7 at the end of a probing device 13. Two probe cards 2a, 2b holding the rotary axle 7 are set on worm gears 5 engaged with worms 4 with θ adjusting knobs 6. Then the probe card 2b for a semiconductor device 11 to be measured is fixed to the worm gear 5 of card socket 1. Next the knob 6 is turned to align the reference line of a θ reference plate 10 with a probe 3 of card 2b. With the knob 6 turned, the worm 4 is turned to turn the worm gear 5 so that the card 2b may be θ adjusted using another reference plate 13. Through these procedures, the electric test can be performed efficiently.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

Searching PAJ Page 2 of 2

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-272946

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和61年(1986)12月3日

H 01 L 21/66 G 01 R 31/26 7168-5F J-7359-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②特 願 昭60-114925

②出 願 昭60(1985)5月28日

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

勿代 理 人 弁理士 菅 野 中

明 細 1

1. 発明の名称

半導体検査装置

2. 特許請求の範囲

(1) 少なくとも 2 枚以上の半導体装置試験用プロープカードを保持し、これらのプローブカードを切替えて測定位置に出し入れするカードソケットを有し、該カードソケットに、プローブカードの角度を調整する 0 調整機構を設けたことを特徴とする半導体検査装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置特性試験装置と半導体装置との接触に使用する装置で、特にウエハーの検査工程に用いられウエハープロービング装置と呼ばれる半導体装置の検査装置に関するものである。
「従来の技術」

ウェハー内に多数形成された半導体装置をウェ ハー状態でプロービング装置の間欠送りにより自 動的に電気的特性試験を測定し、良品、不良品を 判別する検査装置がある。この検査装置には半導体装置内の所定の電極部に電気的に接続する探針を備えたプロープカードと呼ばれるものが取り付けられている。

前記プロービング装置はプローブカードと半導体装置とのX.Y方向をあらかじめ入力された情報に基づき位置合せすることが可能であり、位置合せ精度も約100μmロの半導体装置の電極群の中心に約50μmをのプローブカードの探針群を合わせることが可能である。しかしプローブカードは絶録基板に探針群を設置したもので、探針群を形成する時に絶録基板中心に対しX.Y及びθのずれが約20~40μm程度発生してしまう。

従来のウェハープローピング装置ではウェハーのX,Y とオリエンテーションフラットの方向に関してプローピング装置のX,Y,0の駆動モーターでウェハーをプロープカードの探針群に合わせることができるが、プローブカードの角度(0方向)についてはプロープカードを固定しているプローピング装置の部品を顕微鏡により半導体契配の902266

極群とプローブカードの探針群を見ながら手作業 で回して一致したところで、プローブカードを固 定している部品をネジ止めするという方法で行な われていた。

[発明が解決しようとする問題点]

には回転軸 7 を挟んで 2 枚のプローブカード 2a, 2bをウォームギャ 5 にセットし、一方ウォームギャ 5 にはツマミ 6 を有するウォーム 4 を増合させてある。又 0 基準板 10 はプロービング装置 13 に固定されており、 0 基準板 13 の表面には 50 μm位の線幅で間隔 6 50 μm 位の格子状の基準線を形成されている。

実施例において、ある特定の半導体装置 11 を測定したと仮定し、次に測定する半導体装置 11 用のプローブカード 2bをカードソケット 1 のウォームギャ 5 に固定する。次に θ 基準板 10 の基準線とプローブカード 2 の探針 3 とを合わせるために、 θ 調整ツマミ 6 を回す。 θ 調整ツマミ 6 を回すことによりウォーム 4 が回転しウォームギャ 5 が回転し、 θ 基準板 13 を使ってプローブカード 2b の θ 調整を行い、待機させる。

次に異なる半導体装置 11 を測定する時はテストステーション 8 を回転軸 9 を中心に持ち上げ、カードソケット 1 全体を回す。カードソケットは回転軸 7 を中心に 180°回転され、プローブカード2b

ばならない。

本発明は半導体装置の試験中に、次の試験に使用するプローブカードの Ø 合せを行って待機させるとにより電気的試験の能率化を図るようにした装置を提供するものである。

[問題点を解決するための手段]

本発明は少なくとも2枚以上の半導体装置試験 用プロープカードを保持し、これらのプロープカードを切替えて測定位置に出し入れするカードソケットを有し、該カードソケットに、プロープカードの角度を調整する θ 調整機構を設けたことを特徴とする半導体検査装置である。

〔実施例〕

以下、本発明の一実施例について図を用いて説明する。

第1図、第2図において、カードソケット1はICテスターのテストステーション8とプロービング装置13との間に位置するもので、プロービング装置13の端に回転軸7を中心にして360°回転可能に設置したものである。さらにカードソケット1

の切り替え作業は即座に終了する。

その後は半導体装置 11 の電極群とプローブカード 2b の探針 3 との相対位置を合せるだけでよい。 一方、プローブカード 2b を使用している際に、他 方のプローブカード 2a について角度調整が必要 な 場合には、これを行う。

[発明の効果]

以上に説明したように本発明によるとプロープカードの 6 調整作業は半導体装置の測定作業中に行うようにしたので、異なる半導体装置を測定する際に行なっていたプローブカードの 6 調整作業に費やす時間が測定時間に加算されることがなく、実質的に測定時間を短縮でき、作業能率を向上して生産性を上げることができる効果を有するものである。

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例のカードソケットを表わす平面図、第2図はカードソケットとICテスターとプロービング装置の接続を表わす構成図である。

PHI302267

特開昭61-272946(3)

1 … カードソケット、 2 … プローブカード、 3 … 探針、 4 … ウォーム、 5 … ウォームギヤ、 6 … の調整ツマミ、 7 … 回転軸、 8 … テストステーション、 9 … 回転軸、 10 … 0 基準板、 11 …半導体装置、 12 …試料搭載台、 13 …プロービング装置

特許出願人 日本電気株式会社 代 理 人 弁理士 菅 野 中

